

半導体製造装置メーカー 工場見学

世界トップシェアを誇る
ダイシング・研磨装置

DISCO



世界の未来を切り拓く高度な技術

切る 削る 磨く
KIRU KEZURU MIGAKU

日時

10月24日

土

株式会社ディスコ 桑田工場

13:00-16:00



お
申
込
QR

世界を制する唯一無二の極技
いざナノテクノロジーの世界へ出発!

✓集合：岡山駅西口 9:30 清水記念体育館 9:50

✓昼食は各自持参・バス車内にて

✓到着：13:00

往路・復路サービスエリア休憩あり

✓出発：16:00

✓解散：清水記念体育館18:40 岡山駅西口19:00

✓スケジュールは予定であり、変更となる場合があります。

岡山半導体研究教育推進委員会

先着
40名
満員×切